

2017年(平成29年)3月期 第2四半期決算説明会

2016年11月11日

株式会社フジミインコーポレーテッド

目 次

✓ 決算概要	P. 2
✓ 用途別売上高	P. 7
✓ 設備投資額・減価償却費・研究開発費	P. 17
✓ 損益分析	P. 22
✓ 補足説明資料・マーケットデータ等	P. 25

決算概要

決算概要（上期実績）

単位:百万円	16年3月期		17年3月期				
	上期実績	下期実績	上期予想 (' 16/5)	上期実績	前年同期比	前年下期比	上期予想比 (' 16/5)
売上高	16,753	15,002	17,000	16,254	△3.0%	+8.3%	△4.4%
営業利益	2,187	1,115	2,000	2,100	△4.0%	+88.4%	+5.0%
営業利益率	13.1%	7.4%	11.8%	12.9%	-	-	-
経常利益	2,441	901	2,050	2,171	△11.1%	+141.0%	+5.9%
経常利益率	14.6%	7.1%	12.1%	13.4%	-	-	-
四半期純利益	1,739	607	1,500	1,710	△1.7%	+181.6%	+13.9%

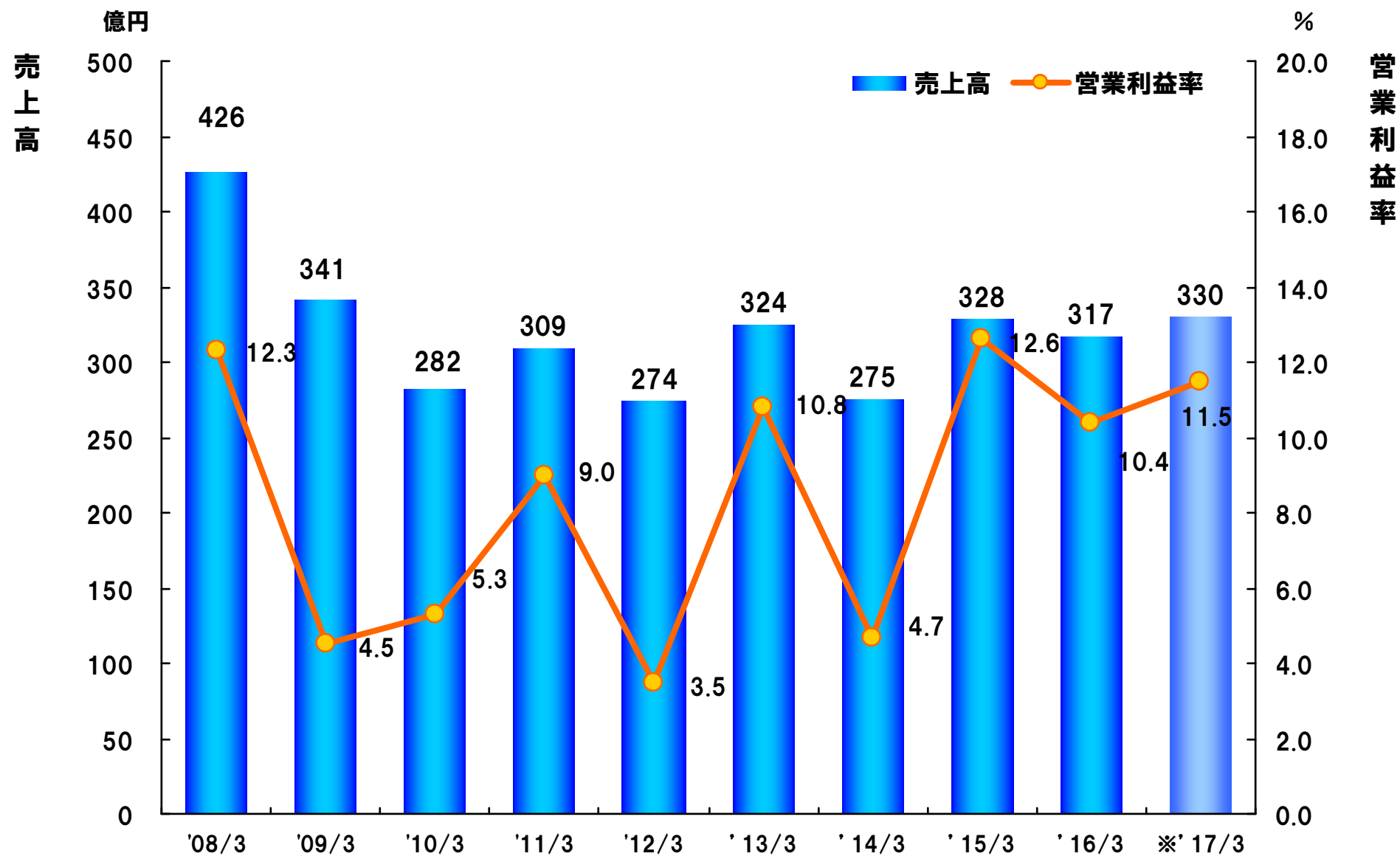
- ・上期業績は、円高の影響により前年同期比減収減益
(前期上期:122円/ドル、今期上期:107円/ドル)
- ・予想対比では、製品構成の良化とコスト節減により売上高未達ながらも利益達成

業績予想（通期）

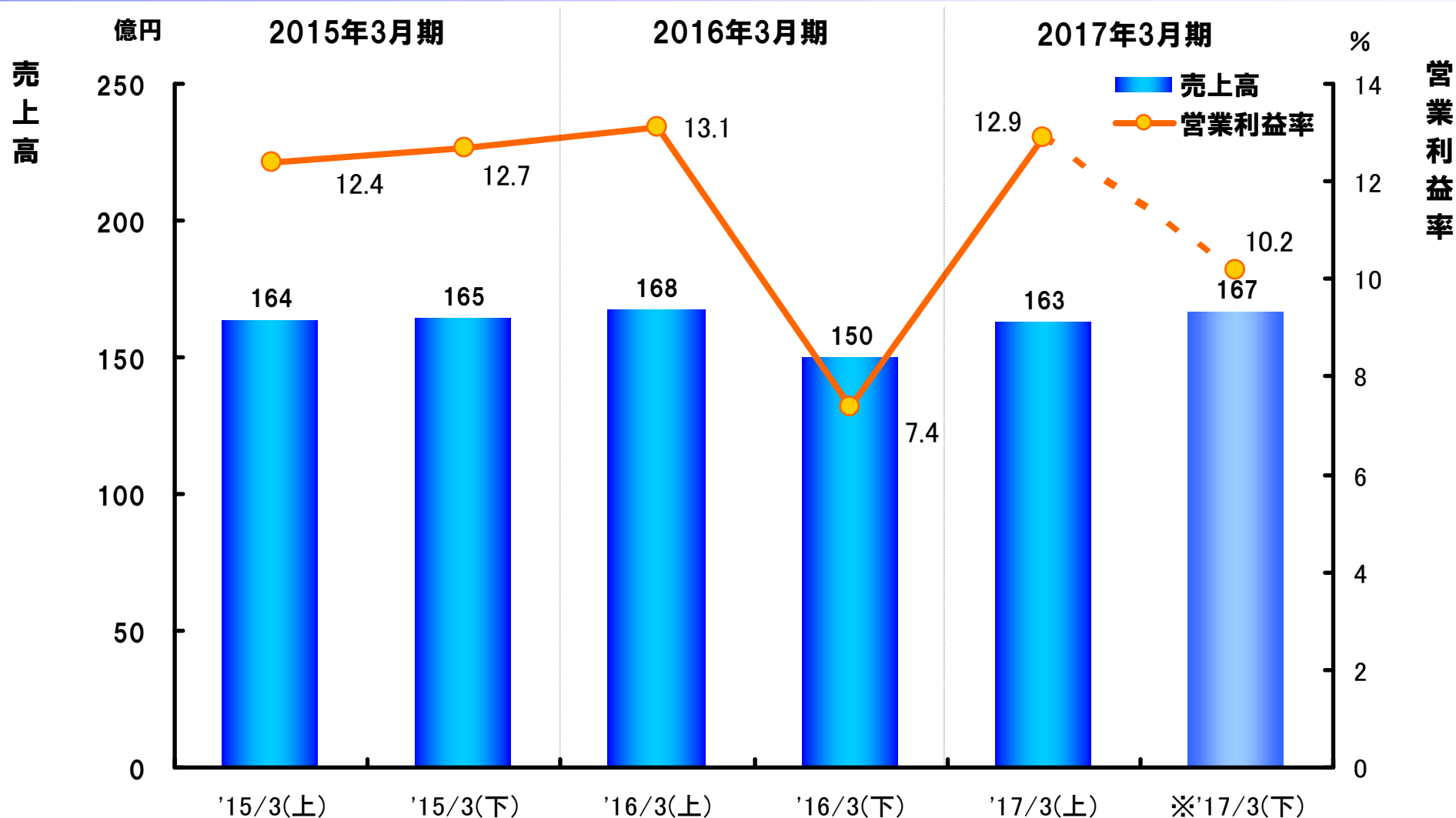
単位:百万円	16年3月期	17年3月期	
	通期実績	通期予想	前期比
売上高	31,755	33,000	+3.9%
営業利益	3,302	3,800	+15.1%
営業利益率	10.4%	11.5%	-
経常利益	3,342	3,900	+16.7%
経常利益率	10.5%	11.8%	-
当期純利益	2,346	2,800	+19.3%

・上期は利益で期初予想を上回るも、下期は関連業界動向の先行きを見通せないことから、通期予想は期初予想('16/5)を据え置き

業績推移（通期）



業績推移（半期）



・下期は上期比で売上増加を見込むも販管費増加により営業利益率低下の見込み

用途別売上高

用途別売上高（上期実績）

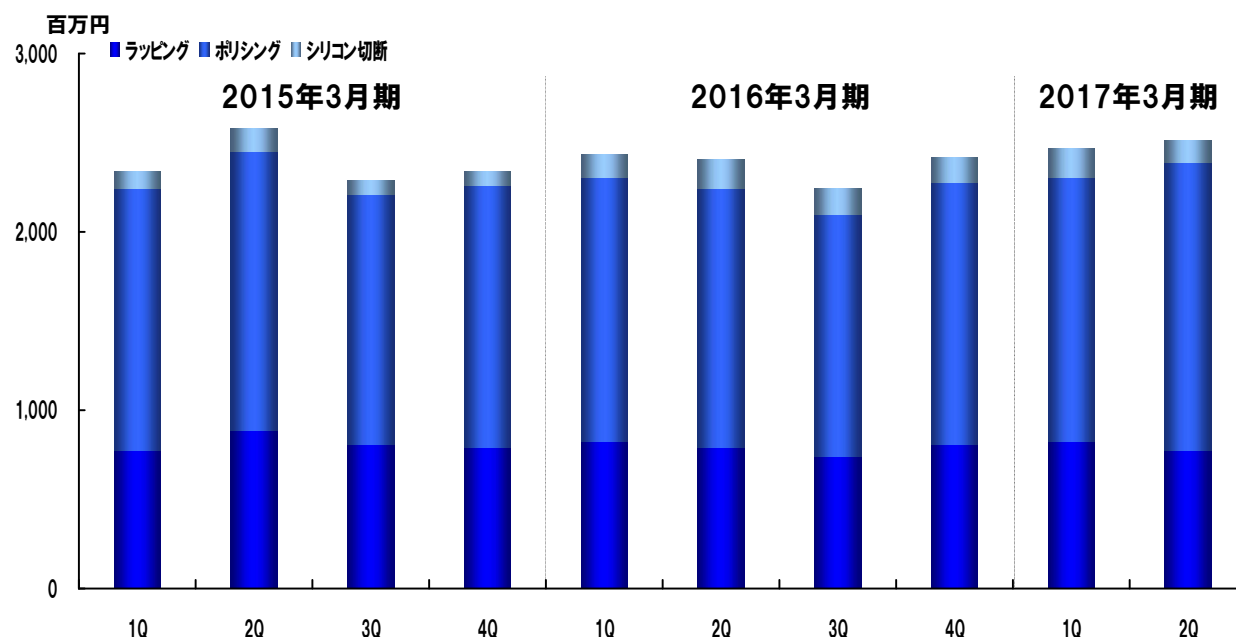
単位:百万円		16年3月期		17年3月期				
		上期実績	下期実績	上期予想 (' 16/5)	上期実績	前年同期比	前年下期比	期初予想比 (' 16/5)
シリコンウェハー	ラッピング	1,614	1,557	1,560	1,600	△0.9%	+2.8%	+2.6%
	ポリシング	2,933	2,820	2,990	3,088	+5.3%	+9.5%	+3.3%
	切断	288	284	380	306	+6.1%	+7.8%	△19.4%
	計	4,836	4,661	4,930	4,995	+3.3%	+7.2%	+1.3%
CMP		5,771	5,209	6,000	5,781	+0.2%	+11.0%	△3.6%
ディスク	アルミディスク	1,667	1,856	1,600	1,475	△11.5%	△20.5%	△7.8%
	ガラスディスク	257	260	150	200	△22.0%	△22.8%	+34.0%
	計	1,924	2,116	1,750	1,676	△12.9%	△20.8%	△4.2%
機能材・溶射材	一般工業用（研磨材）	3,335	2,067	3,470	2,852	△14.5%	+38.0%	△17.8%
	一般工業用（非研磨材）	743	844	740	848	+14.1%	+0.5%	+14.7%
	計	4,079	2,911	4,210	3,701	△9.3%	+27.1%	△12.1%
製品売上高		16,612	14,898	16,890	16,155	△2.8%	+8.4%	△4.4%
商品売上高		141	103	110	99	△29.7%	△3.6%	△9.6%
売上高 合計		16,753	15,002	17,000	16,254	△3.0%	+8.3%	△4.4%

シリコンウェハー売上高（上期実績）

《上期》

単位：百万円

		16年3月期		17年3月期				
		上期実績	下期実績	上期予想 (' 16/5)	上期実績	前年同期比	前年下期比	期初予想比 (' 16/5)
シリコンウェハー	ラッピング	1,614	1,557	1,560	1,600	△0.9%	+2.8%	+2.6%
	ポリシング	2,933	2,820	2,990	3,088	+5.3%	+9.5%	+3.3%
	切断	288	284	380	306	+6.1%	+7.8%	△19.4%
	計	4,836	4,661	4,930	4,995	+3.3%	+7.2%	+1.3%



・ポリシング製品の販売
が好調で増収

シリコンウェハー売上高（下期予想・通期予想）

《下期》

単位：百万円

		16年3月期		17年3月期					
		上期実績	下期実績	上期実績	下期予想 (' 16/5)	下期修正予想 (' 16/11)	前年同期比	上期比	期初予想比 (' 16/5)
シリコンウェハー	ラッピング	1,614	1,557	1,600	1,550	1,650	+6.0%	+3.1%	+6.5%
	ポリシング	2,933	2,820	3,088	2,980	3,250	+15.2%	+5.2%	+9.1%
	切断	288	284	306	320	367	+29.1%	+19.8%	+14.7%
	計	4,836	4,661	4,995	4,850	5,267	+13.0%	+5.4%	+8.6%

《通期》

単位：百万円

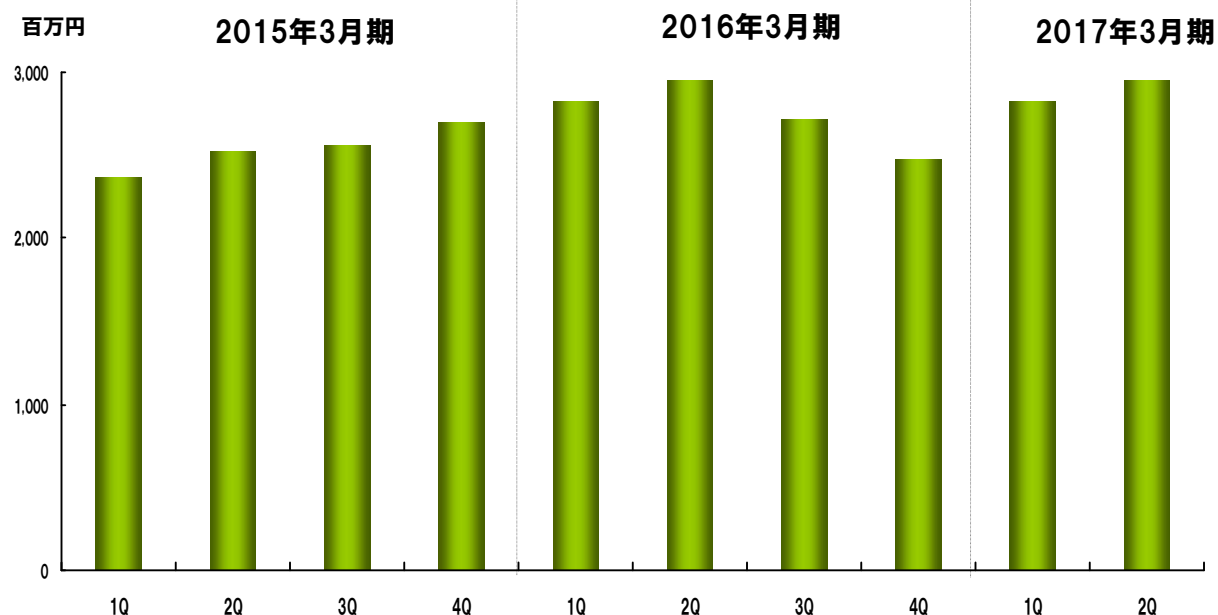
		15年3月期	16年3月期	17年3月期			
		通期実績	通期実績	通期予想 (' 16/5)	通期修正予想 (' 16/11)	前期比	期初予想比 (' 16/5)
シリコンウェハー	ラッピング	3,277	3,172	3,110	3,250	+2.5%	+4.5%
	ポリシング	5,871	5,754	5,970	6,338	+10.2%	+6.2%
	切断	403	573	700	674	+17.6%	△3.7%
	計	9,552	9,498	9,780	10,263	+8.1%	+4.9%

CMP売上高（上期実績）

《上期》

単位：百万円

	16年3月期		17年3月期				
	上期実績	下期実績	上期予想 (' 16/5)	上期実績	前年同期比	前年下期比	期初予想比 (' 16/5)
CMP	5,771	5,209	6,000	5,781	+0.2%	+11.0%	△3.6%



・円高の影響を受けるも、メモリデバイス向け製品が好調で増収

CMP売上高（下期予想・通期予想）

《下期》

単位：百万円

	16年3月期		17年3月期					
	上期実績	下期実績	上期実績	下期予想 (' 16/5)	下期修正予想 (' 16/11)	前年同期比	上期比	期初予想比 (' 16/5)
CMP	5,771	5,209	5,781	5,500	6,000	+15.2%	+3.8%	+9.1%

《通期》

単位：百万円

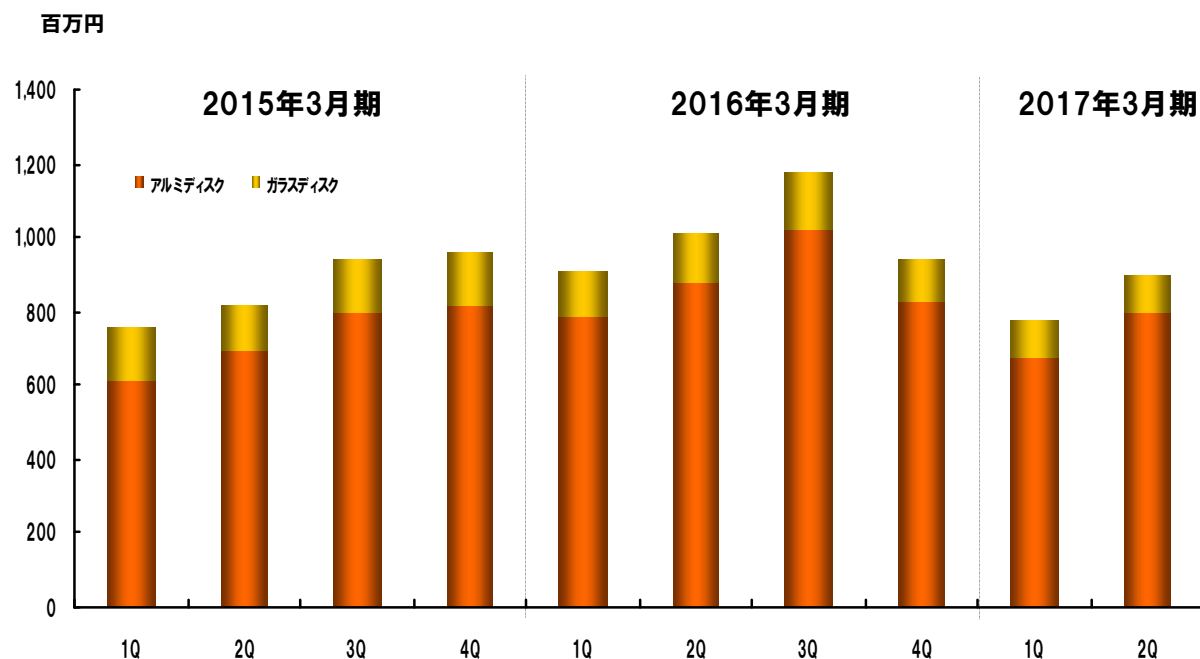
	15年3月期	16年3月期	17年3月期			
	通期実績	通期実績	通期予想 (' 16/5)	通期修正予想 (' 16/11)	前期比	期初予想比 (' 16/5)
CMP	10,143	10,980	11,500	11,781	+7.3%	+2.4%

ディスク売上高（上期実績）

《上期》

単位：百万円

		16年3月期		17年3月期				
		上期実績	下期実績	上期予想 (' 16/5)	上期実績	前年同期比	前年下期比	期初予想比 (' 16/5)
ディスク	アルミディスク	1,667	1,856	1,600	1,475	△11.5%	△20.5%	△7.8%
	ガラスディスク	257	260	150	200	△22.0%	△22.8%	+34.0%
	計	1,924	2,116	1,750	1,676	△12.9%	△20.8%	△4.2%



・円高影響およびHDD生産調整により減収

ディスク売上高（下期予想・通期予想）

《下期》

単位：百万円

		16年3月期		17年3月期					
		上期実績	下期実績	上期実績	下期予想 (' 16/5)	下期修正予想 (' 16/11)	前年同期比	上期比	期初予想比 (' 16/5)
ディスク	アルミディスク	1,667	1,856	1,475	1,810	1,668	△10.1%	+13.0%	△7.8%
	ガラスディスク	257	260	200	170	200	△23.2%	△0.5%	+17.6%
	計	1,924	2,116	1,676	1,980	1,869	△11.7%	+11.5%	△5.6%

《通期》

単位：百万円

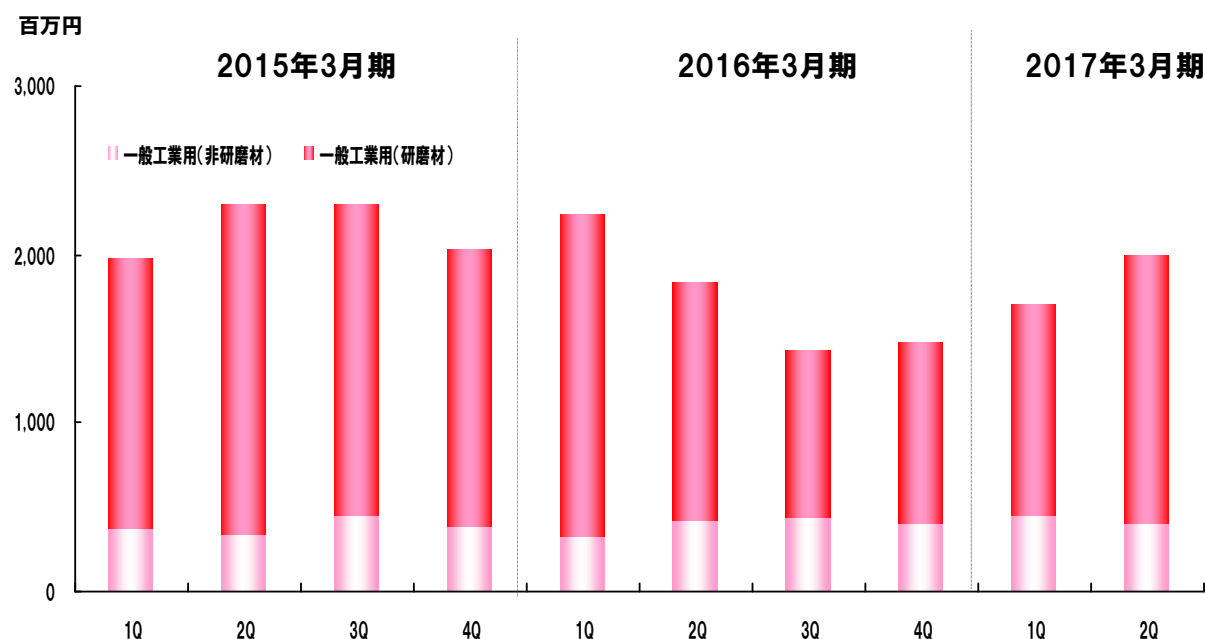
		15年3月期	16年3月期	17年3月期			
		通期実績	通期実績	通期予想 (' 16/5)	通期修正予想 (' 16/11)	前期比	期初予想比 (' 16/5)
ディスク	アルミディスク	2,916	3,523	3,410	3,144	△10.8%	△7.8%
	ガラスディスク	562	518	320	401	△22.6%	+25.3%
	計	3,478	4,041	3,730	3,546	△12.3%	△4.9%

機能材・溶射材売上高（上期実績）

《上期》

単位：百万円

		16年3月期		17年3月期				
		上期実績	下期実績	上期予想 (' 16/5)	上期実績	前年同期比	前年下期比	期初予想比 (' 16/5)
機能材・溶射材	一般工業用（研磨材）	3,335	2,067	3,470	2,852	△14.5%	+38.0%	△17.8%
	一般工業用（非研磨材）	743	844	740	848	+14.1%	+0.5%	+14.7%
	計	4,079	2,911	4,210	3,701	△9.3%	+27.1%	△12.1%



- ・一般工業用（研磨材）：
一部で、最終製品の生産調整により減収
- ・一般工業用（非研磨材）：
半導体及び液晶ディスプレイ製造装置向けが好調に推移

機能材・溶射材売上高（下期予想・通期予想）

《下期》

単位：百万円

		16年3月期		17年3月期					
		上期実績	下期実績	上期実績	下期予想 (' 16/5)	下期修正予想 (' 16/11)	前年同期比	上期比	期初予想比 (' 16/5)
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	3,335	2,067	2,852	2,680	2,573	+24.5%	△9.8%	△4.0%
	一般工業用(非研磨材)	743	844	848	880	929	+10.0%	+9.5%	+5.6%
	計	4,079	2,911	3,701	3,570	3,503	+20.3%	△5.4%	△1.6%

《通期》

単位：百万円

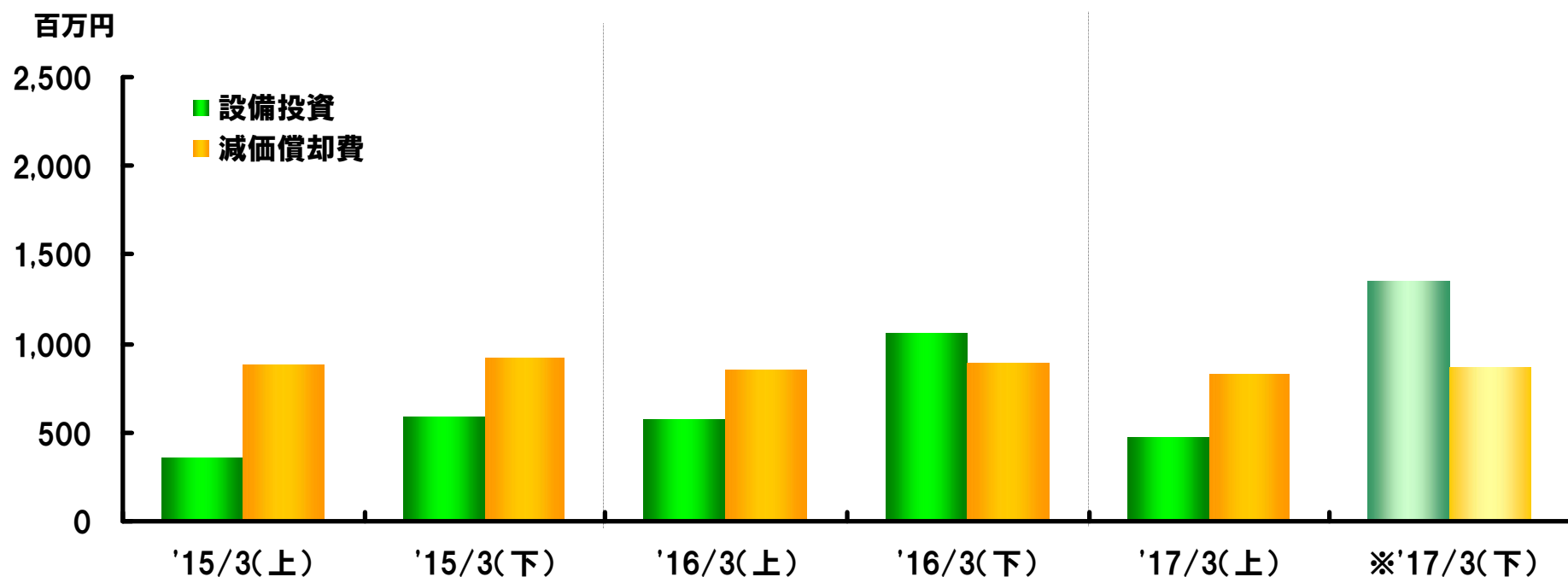
		15年3月期	16年3月期	17年3月期			
		通期実績	通期実績	通期予想 (' 16/5)	通期修正予想 (' 16/11)	前期比	期初予想比 (' 16/5)
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	7,788	5,403	6,150	5,426	+0.4%	△11.8%
	一般工業用(非研磨材)	1,564	1,588	1,620	1,778	+12.0%	+9.8%
	計	9,353	6,991	7,780	7,204	+3.0%	△7.4%

設備投資額 減価償却費 研究開発費

設備投資額・減価償却費（上期実績・下期計画）

単位：百万円

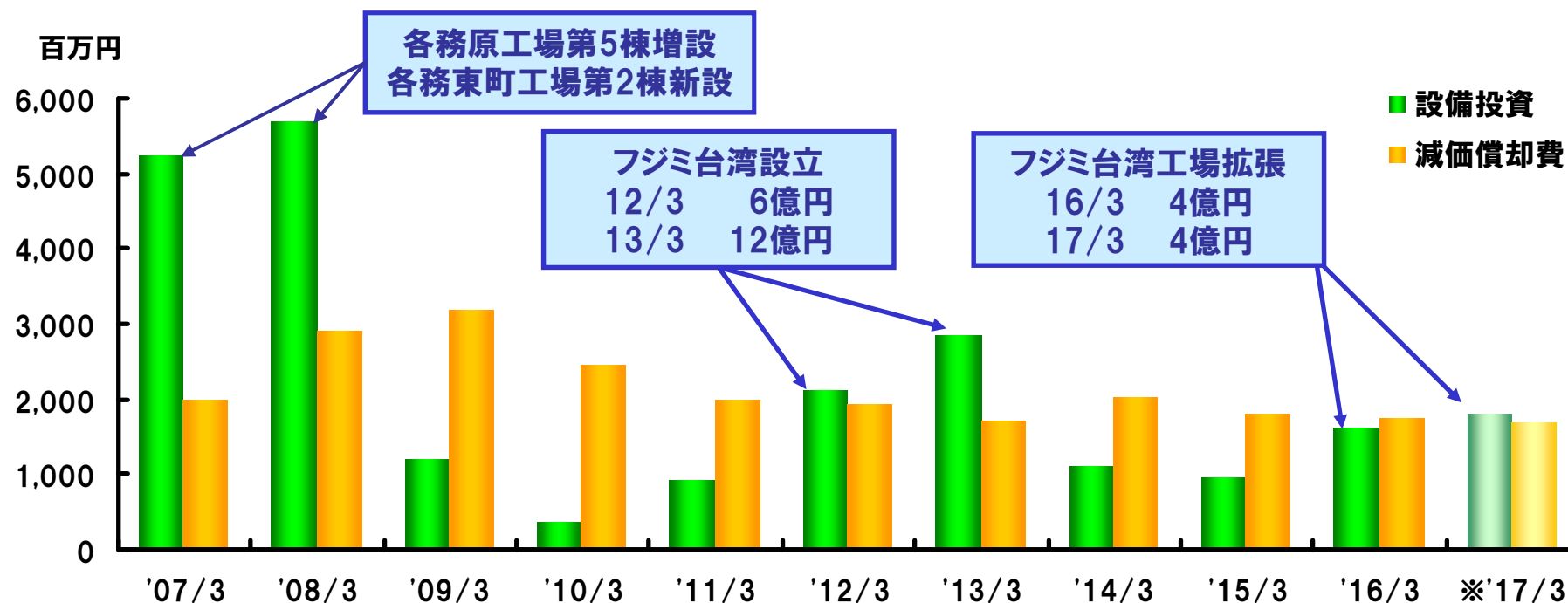
	16年3月期		17年3月期									
	上期実績	下期実績	上期計画 ('16/5)	上期実績	前年同期比	前年下期比	計画比 ('16/5)	下期計画 ('16/5)	下期修正計画 ('16/11)	前年同期比	同年上期比	計画比 ('16/5)
設備投資額	577	1,060	1,027	469	△18.7%	△55.8%	△54.3%	1,273	1,331	+25.5%	+183.9%	+4.5%
減価償却費	858	896	925	826	△3.7%	△7.8%	△10.7%	975	874	△2.5%	+5.8%	△10.2%



設備投資額・減価償却費（通期実績・通期計画）

単位: 百万円

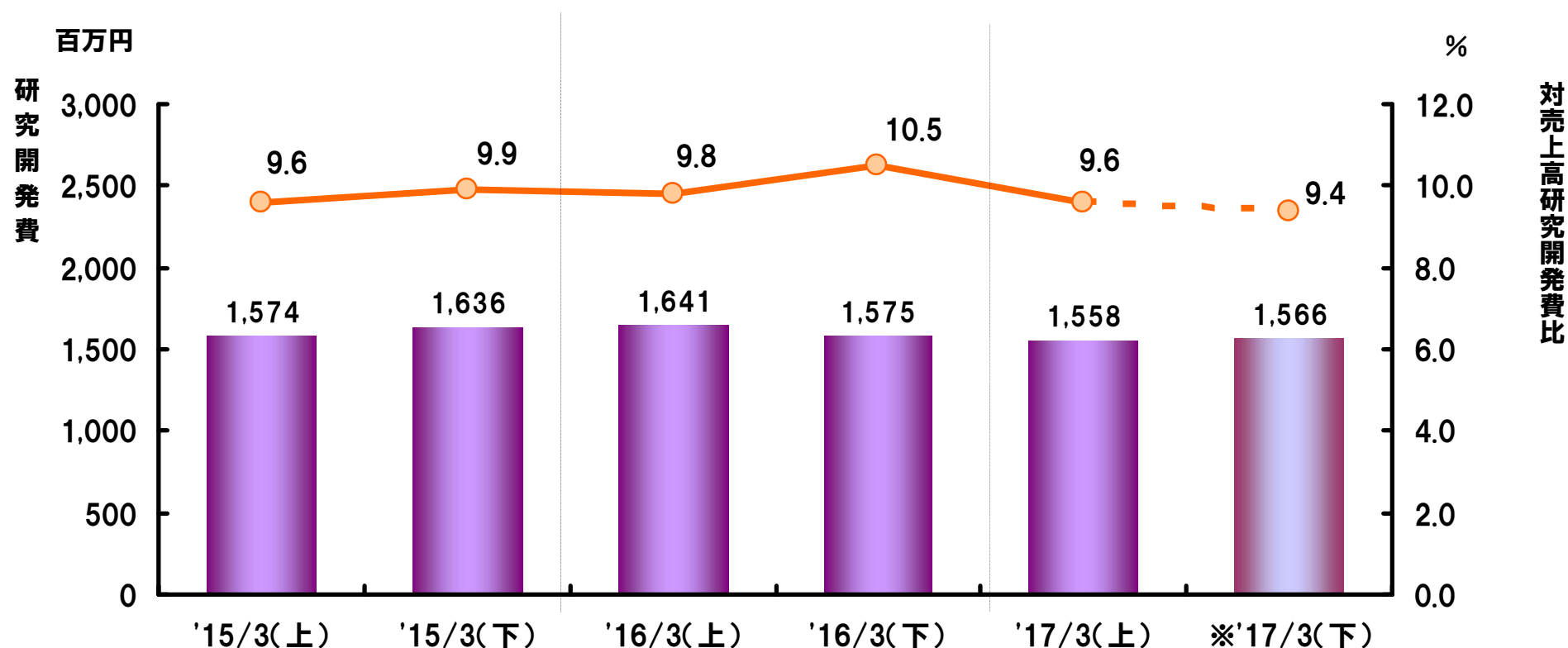
	16年3月期	17年3月期			
	通期実績	通期計画 ('16/5)	通期修正計画 ('16/11)	前期比	期初計画比 ('16/5)
設備投資	1,637	2,300	1,800	+10.0%	△21.7%
減価償却費	1,754	1,900	1,700	△3.1%	△10.3%



研究開発費／売上高比（上期実績・下期計画）

単位:百万円

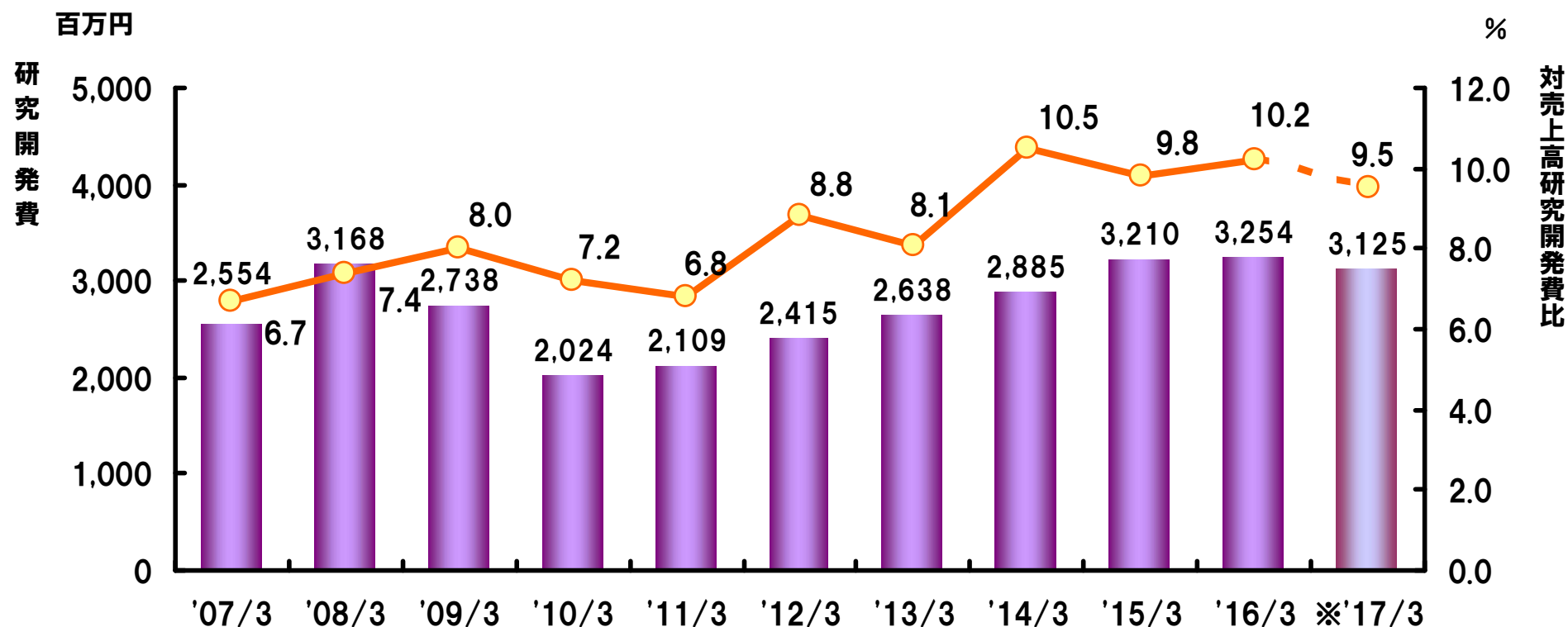
	16年3月期		17年3月期									
	上期実績	下期実績	上期計画 ('16/5)	上期実績	前年同期比	前年下期比	計画比 ('16/5)	下期計画 ('16/5)	下期修正計画 ('16/11)	前年同期比	同年前期比	計画比 ('16/5)
研究開発費	1,641	1,575	1,719	1,558	△5.1%	△1.1%	△9.4%	1,635	1,566	△0.6%	+0.5%	△4.2%



研究開発費／売上高比（通期実績・通期計画）

単位:百万円

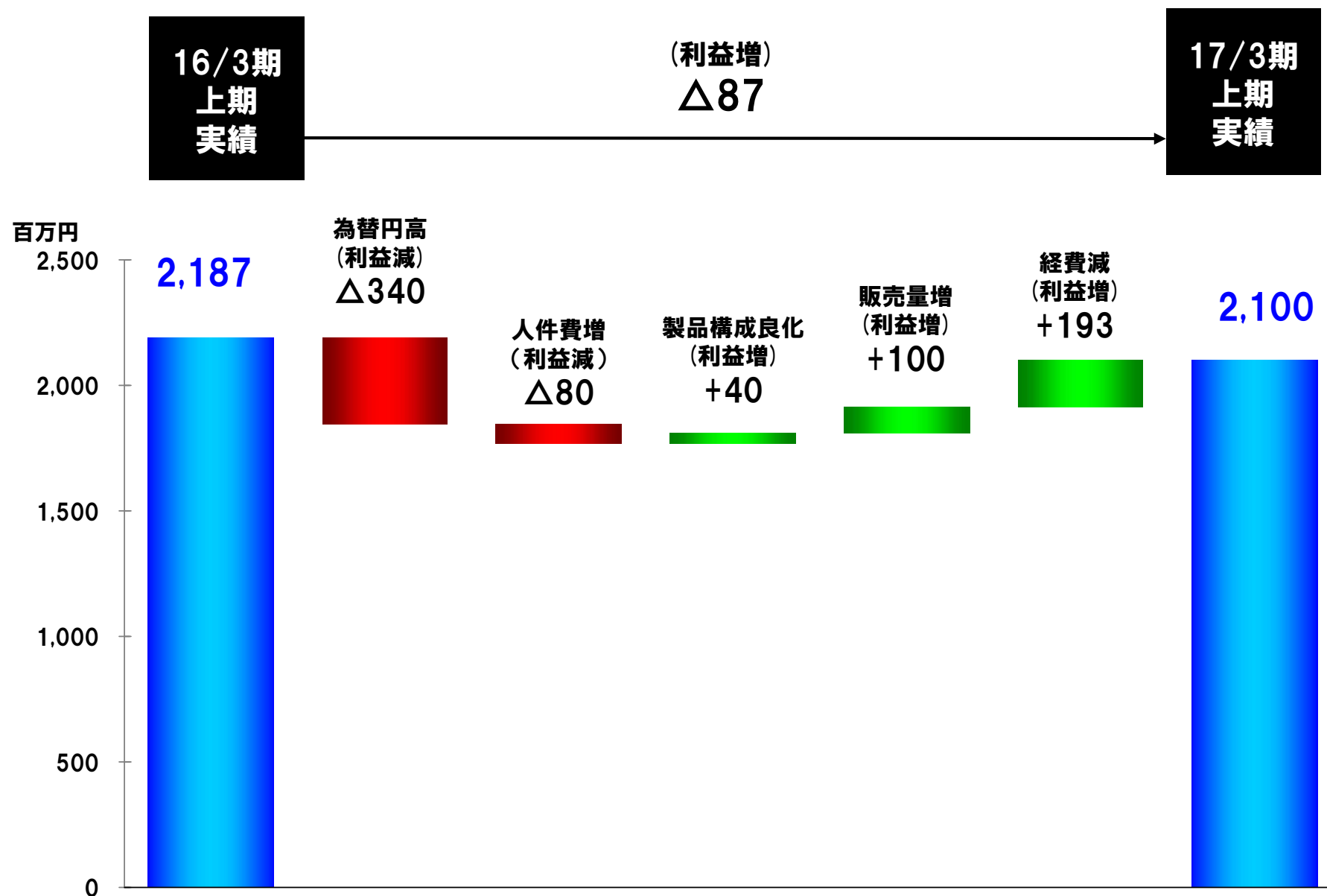
	16年3月期	17年3月期			
	通期実績	通期計画 ('16/5)	通期修正計画 ('16/11)	前期比	期初計画比 ('16/5)
研究開発費	3,254	3,355	3,125	△4.0%	△6.9%



損益分析

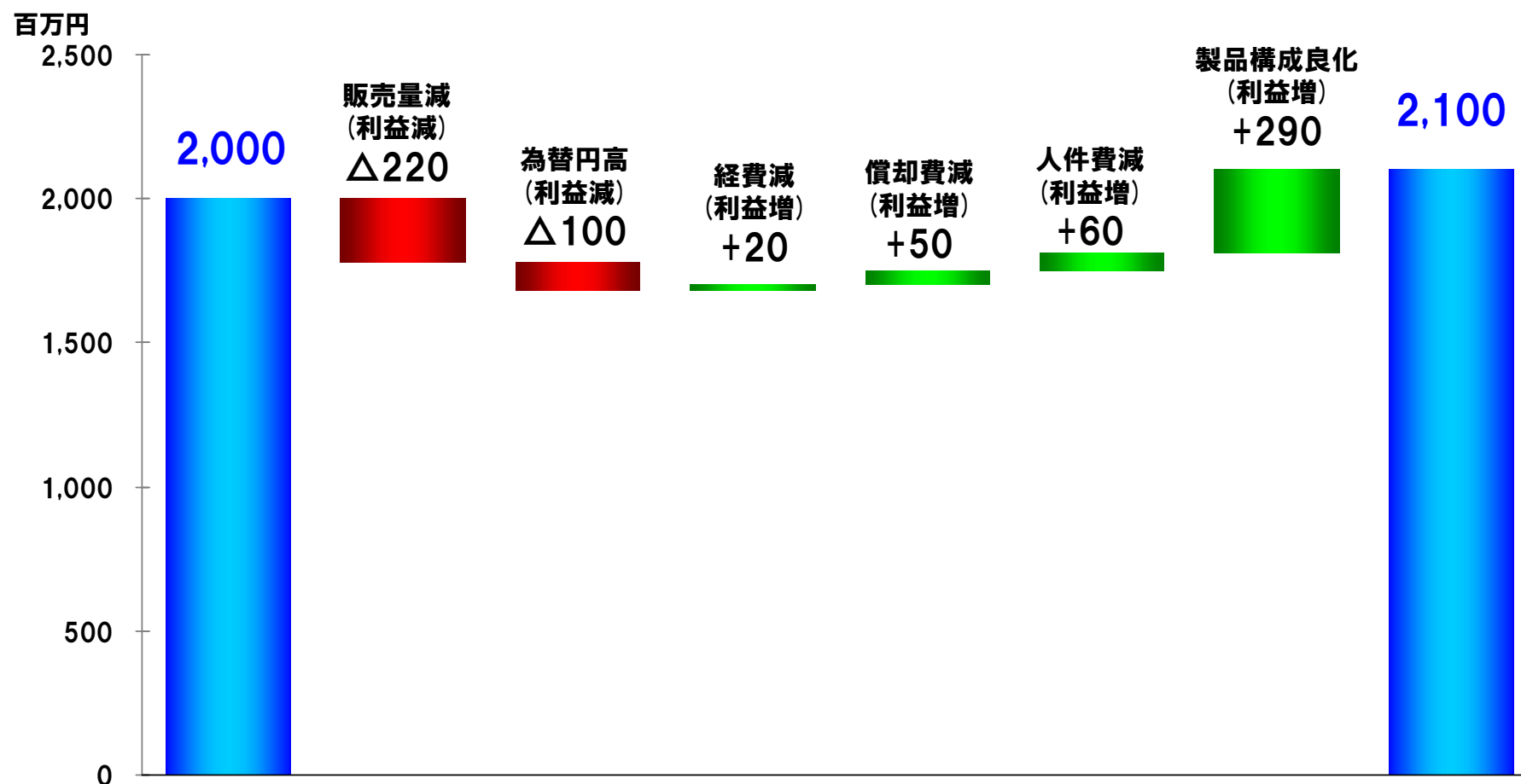
営業利益増減要因

16/3期上期実績→17/3期上期実績



営業利益増減要因

17/3期上期予想→17/3期上期実績

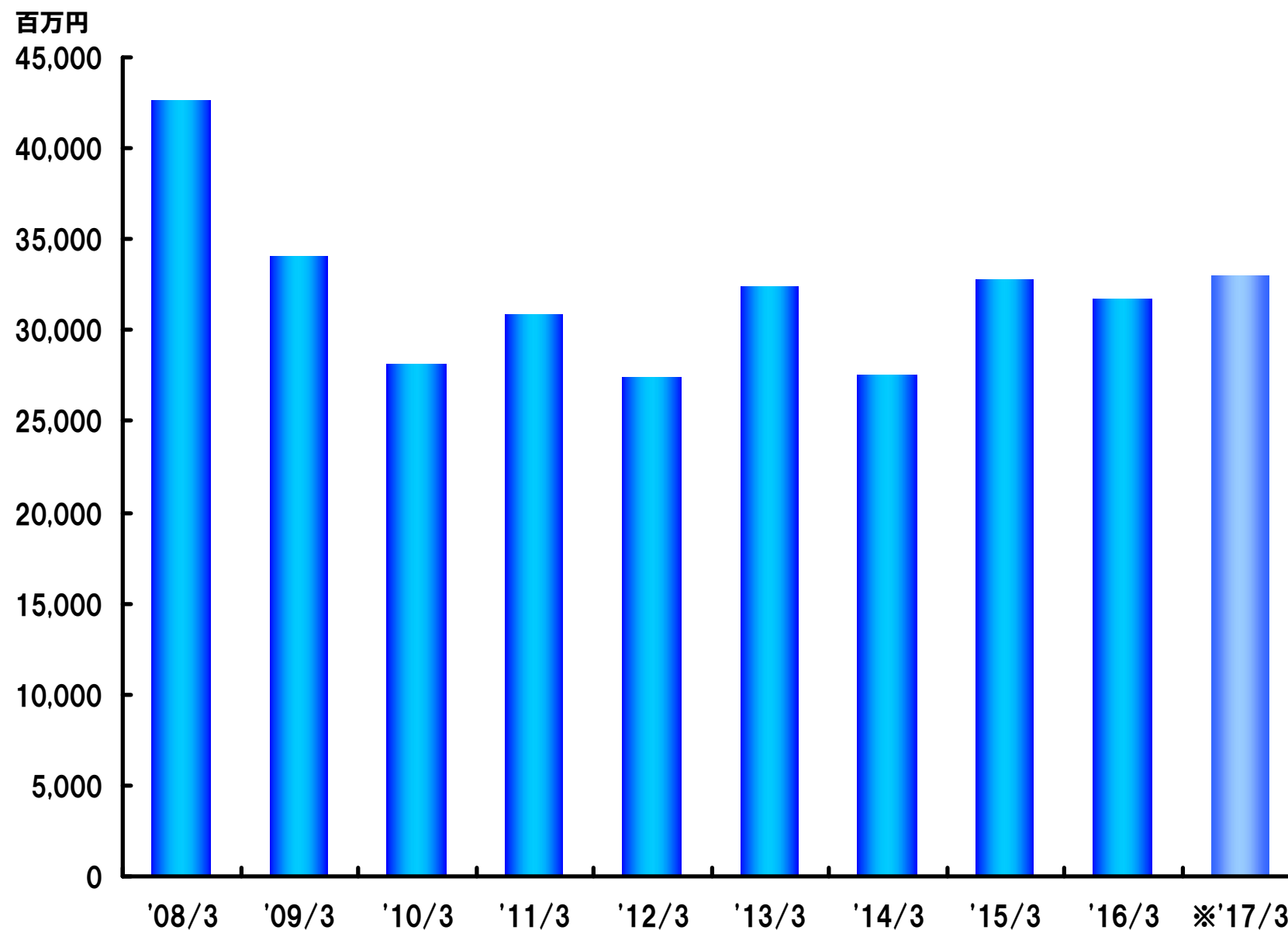


補足説明資料 マーケットデータ等

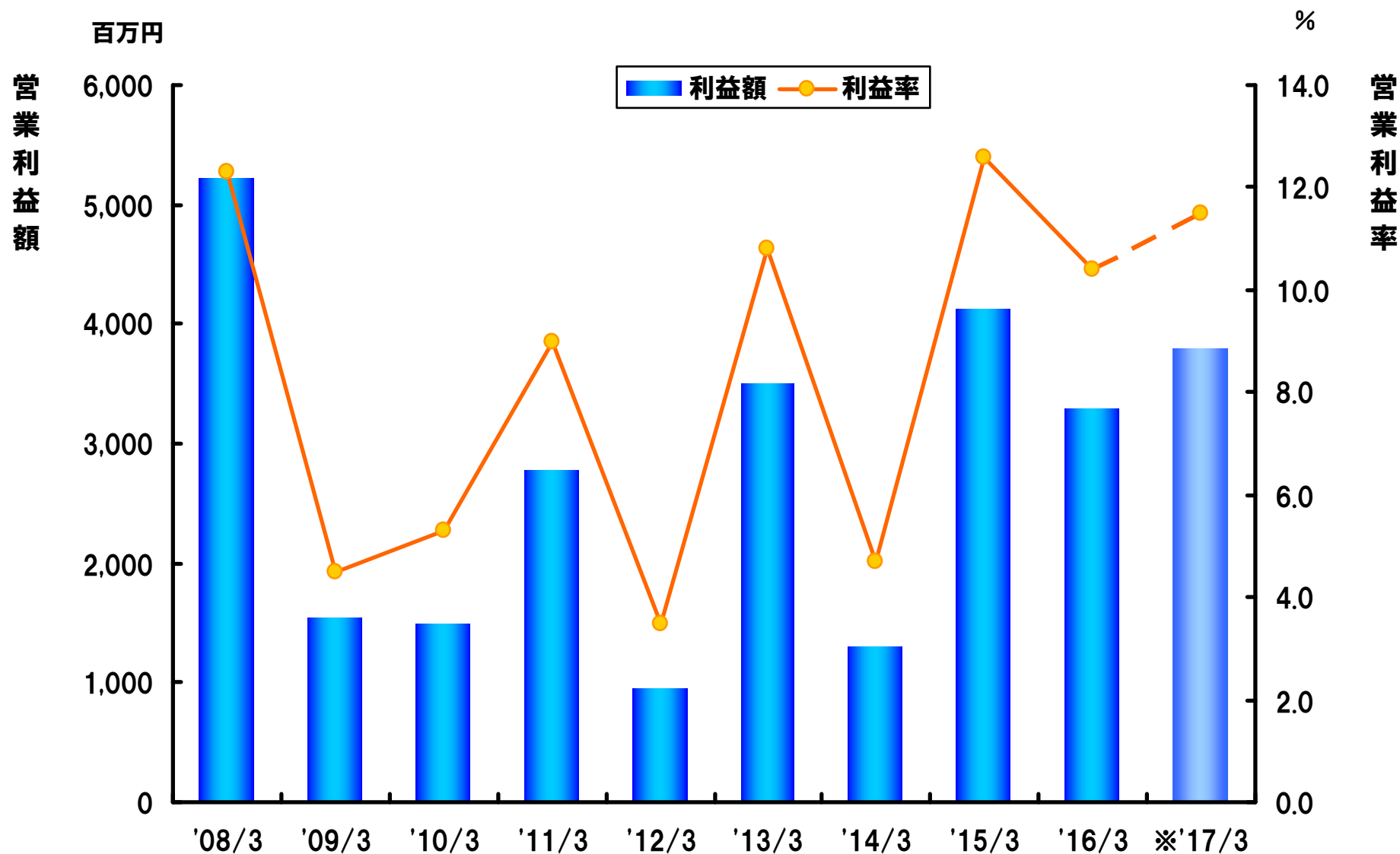
グループ人員 内訳

(人数)	16年3月期 (3月31日現在)		17年3月期 (9月30日現在)			
	正社員	臨時 雇用者 ※	正社員	臨時 雇用者 ※	前期末増減	
					正社員	臨時 雇用者
フジミインコーポレーテッド	559	148	574	155	+15	+7
フジミコーポレーション	104	0	100	0	△4	—
フジミ台湾	72	2	79	2	+7	—
フジミマイクロテクノロジー	64	8	64	8	—	—
フジミヨーロツパ	4	1	4	1	—	—
フジミ韓国	3	0	3	1	—	+1
フジミ深圳	5	0	5	0	—	—
合 計	811	159	829	167	+18	+8

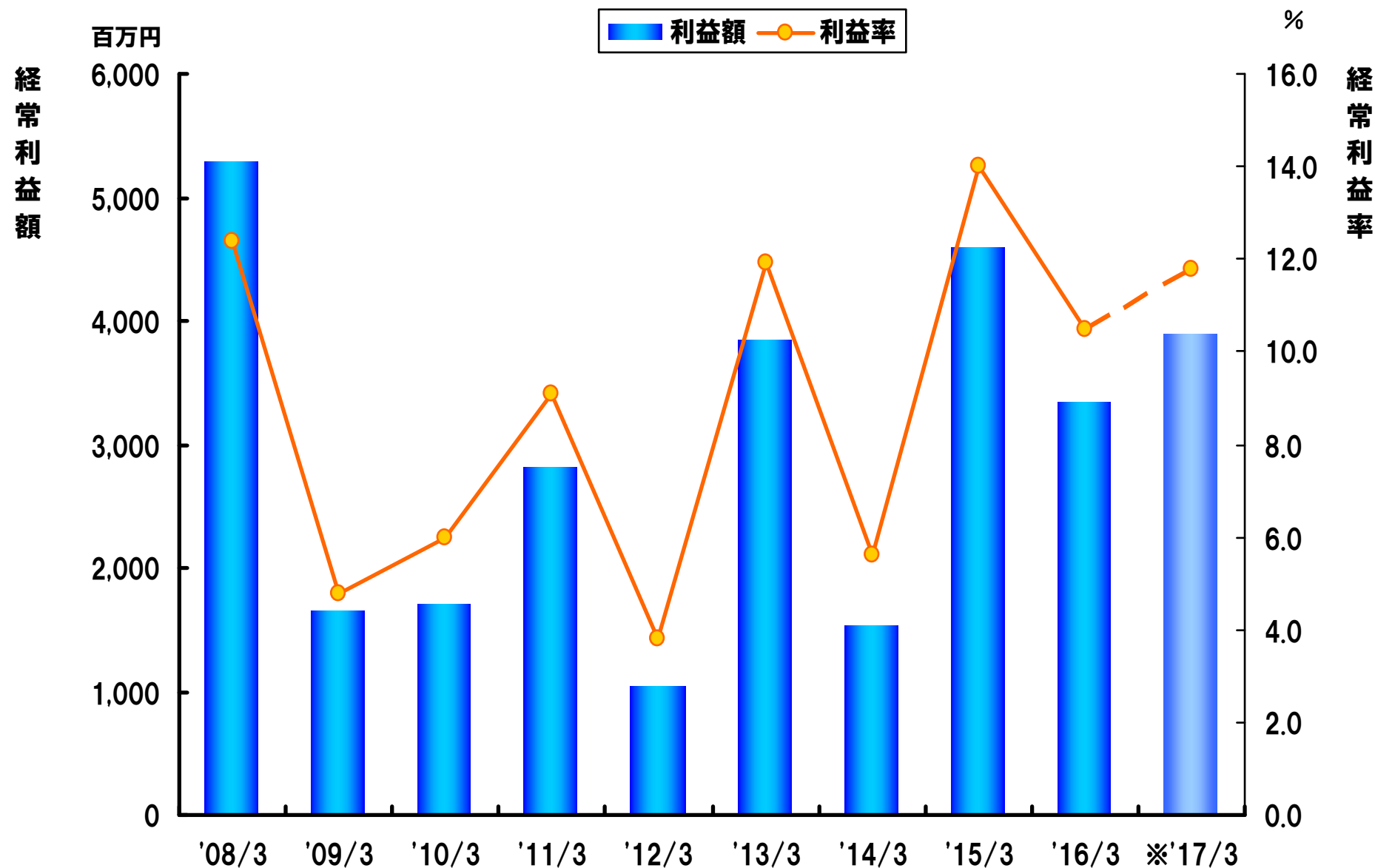
売上高（通期）



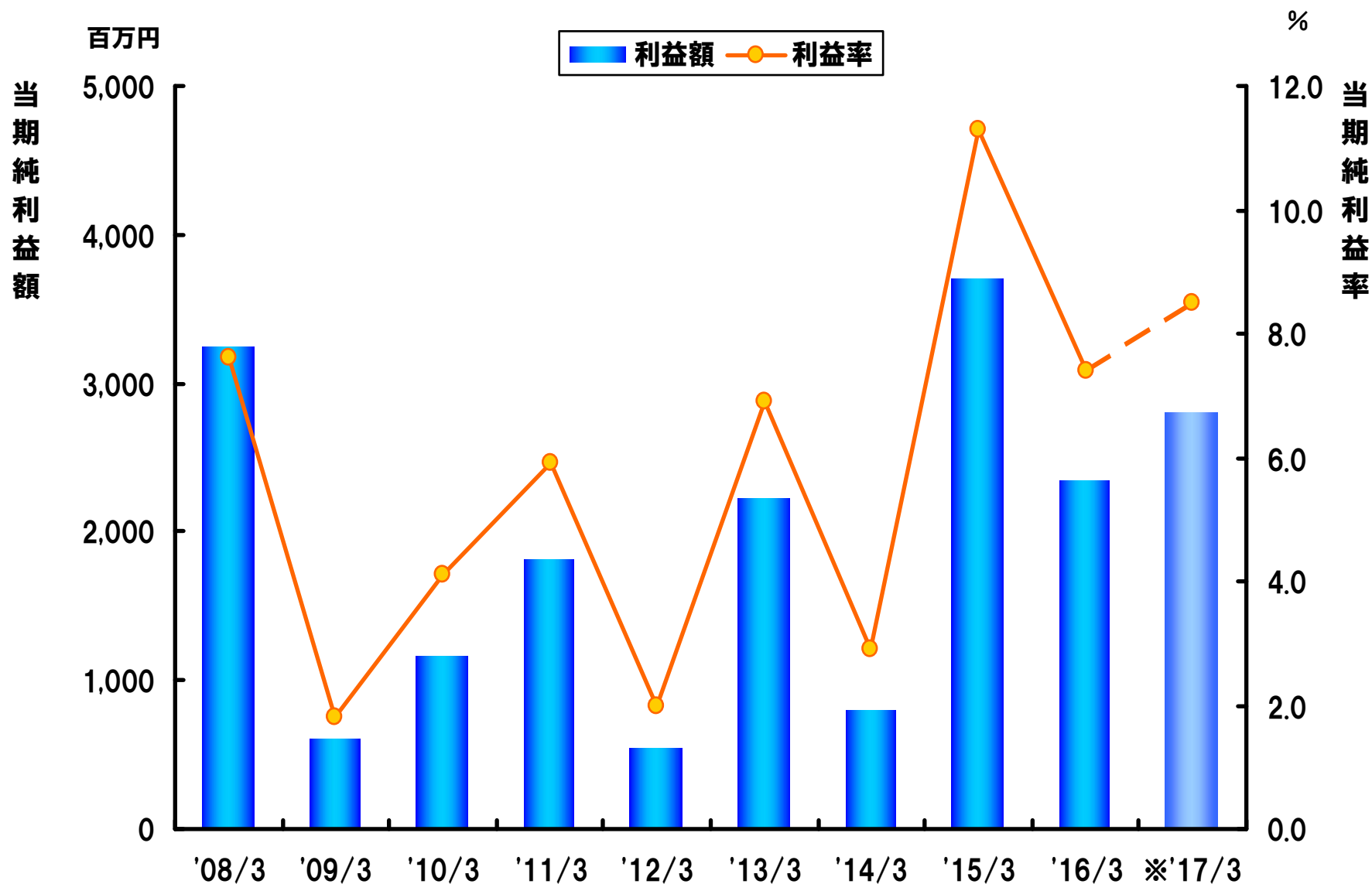
営業利益（通期）



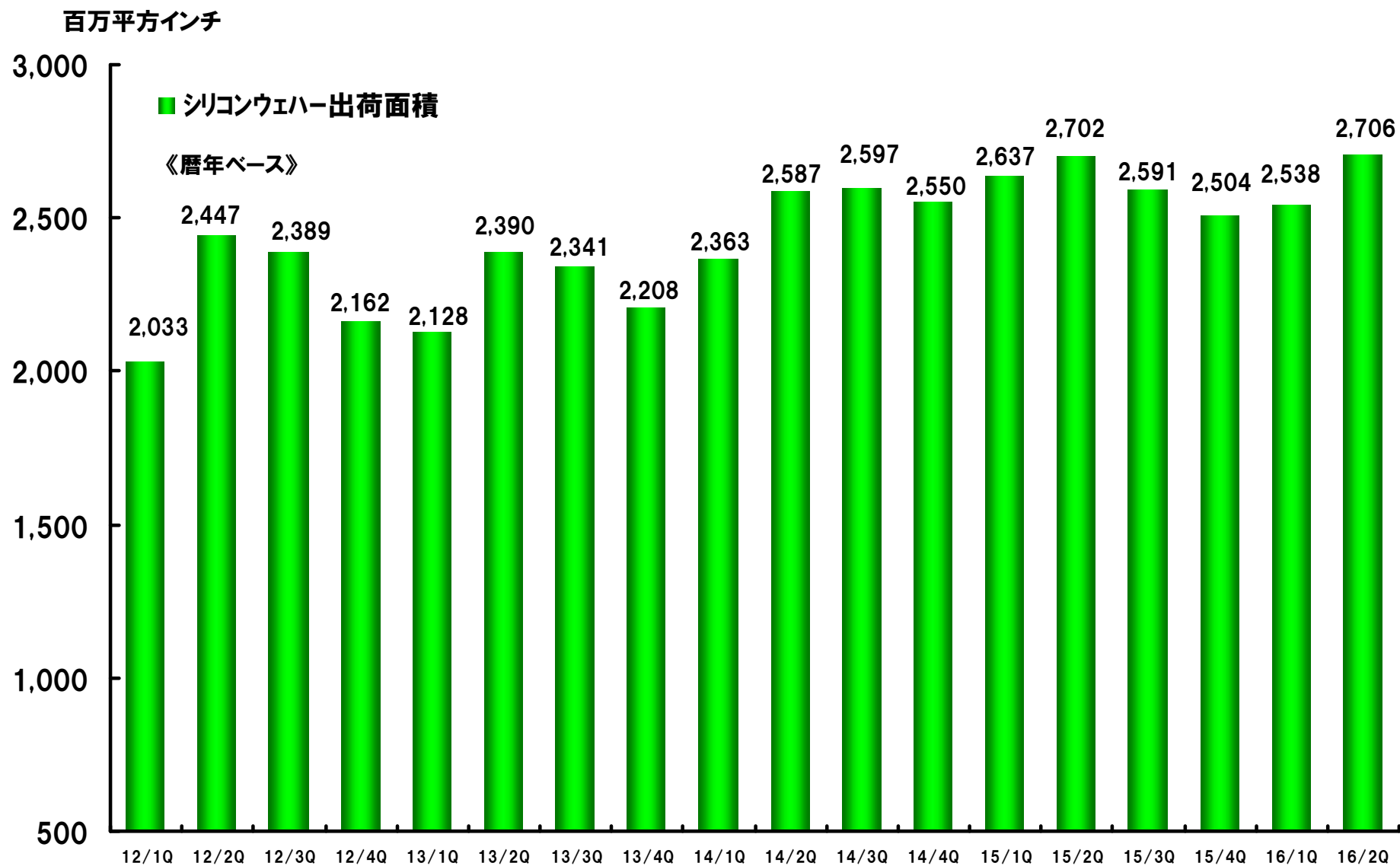
経常利益（通期）



当期純利益（通期）



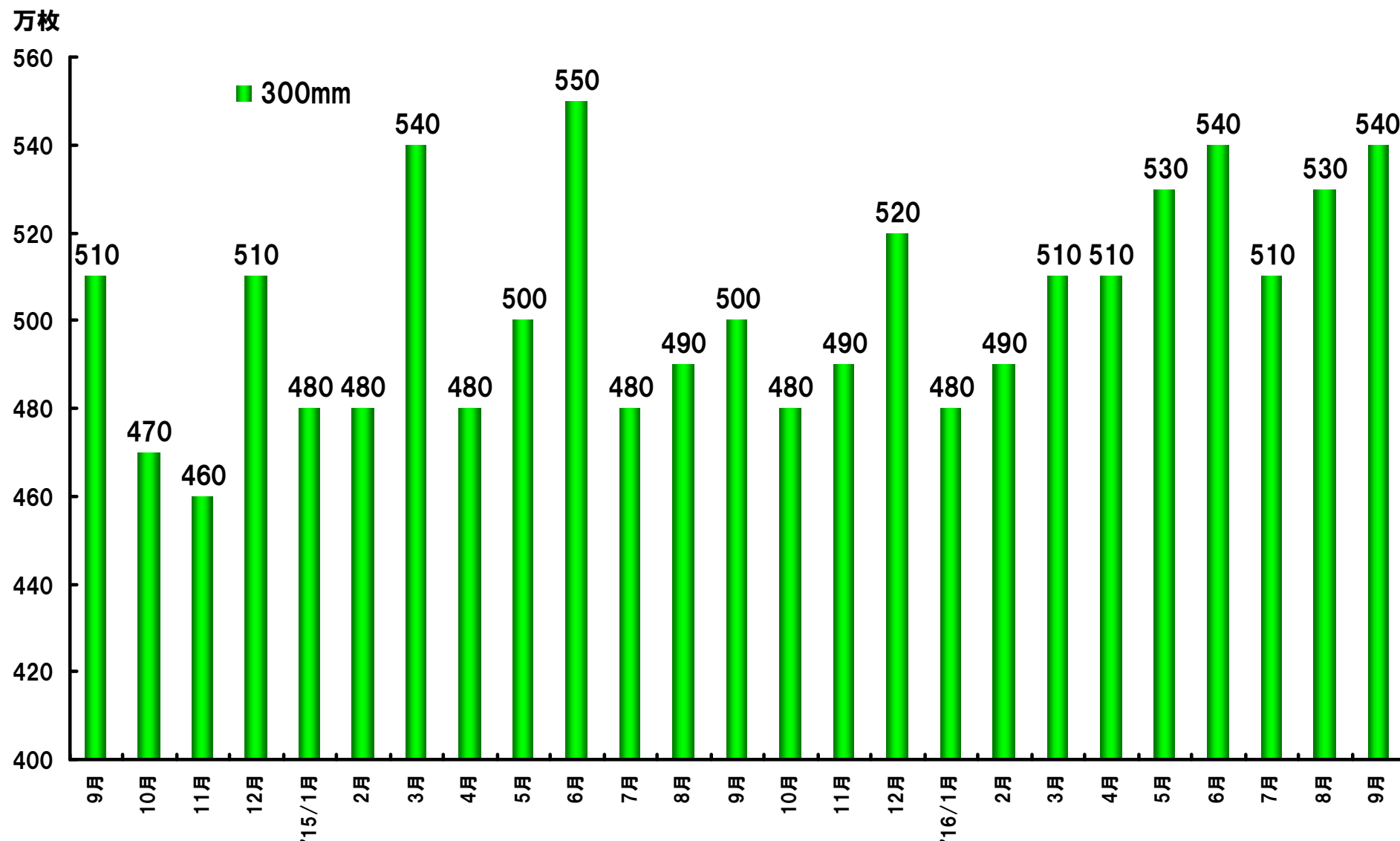
シリコンウェハー出荷面積（四半期）



出所: SEMI(Semiconductor Equipment and Materials International) 2016年8月

300mmシリコンウェハー出荷枚数(月次)

出所：自社推定



半導体市場規模（地域別）

（単位：10億ドル）

